

CHECKLISTA 2 – Montage golvytskikt

Egenkontroll av GRANAB golvregelsystem 3000N/7000N/8000W/9000N

CHECK LIST 2. Installation, floor covering

Installer's inspection of Subfloor System 3000N/7000N/8000W/9000N

Tarkastuslista 2, Lattiapinnoitteen asennus

Asentajan tekemä tarkastus Lattiajärjestelmille 3000N/7000N/8000W/9000N

Företagsnamn:

Company :

Yrityksen nimi:

Montör:

Installer:

Asentaja:

Objekt:

Object :

Työmaa:

Lägenhets nr:

Flat no.:

Huoneiston numero:

Montage golvytskikt
Installation floor covering
Lastulevyn ja parketin asennus

Kontroll (kryssa i)

Inspection (check the box)

Tarkastettu (rasti ruutuun)

1. Städningen kontrolleras noggrant före monteringen av golvytskiktet så att inga organiska eller andra restprodukter finns kvar under golvregelsystemet.

☐

Cleaning is to be carefully checked prior to installation of the floor covering so that no organic or other residual materials remain under the subfloor system.

Asennustila on lakaistu ja imuroitu huolellisesti kaikesta orgaanisesta tai muusta materiaalista.

2. OBS! Kapning och bearbetning av ytskikt får ej utföras så att nedsmutsning, (t.ex. sågspån), av den städade golvytan sker.

☐

NB: Trimming and other tasks involving the floor covering may not be conducted so as to cause contamination (such as with sawdust) of the cleaned floor surface.

Levyjen sahaus ja muu työstäminen suoritetaan niin, että sahanpuru ei pääse puhdistetulle alueelle.



3. Mellan golv och mötande vägg finns det ett mellanrum på minst 5 mm.

There is clearance of at least 5 mm between the floor and adjoining walls.

Levyn ja seinän välissä on vähintään 5 mm rako.



4. Golvspånskiva: Vid fastsättning av golvskivan har inget lim (Bostik Multifok 2640 eller motsvarande)kommit i kontakt med justersatserna. I övrigt har anvisningar från tillverkaren av den aktuella golvskivan följts.

OBS! Se till att golvspånskiveskruven ej skruvas ner i underliggande justerhet med dämpkudde.

Chipboard flooring: When attaching chipboard, no glue (Bostik Multifog 2640 or similar) has come in contact with the adjustment hardware. The instructions from the manufacturer have been observed for the used flooring sheet.

NB: Ensure that the screws used to secure the chipboard do not extend into the underlying adjustment unit and dampening pad.

Lastulevyä asennettaessa on huomioitava että liimaa (Bostik Multifog 2640 tai vastaava) ei pääse säätöruuvien tai tukipalan päälle. Muutoin on noudatettava kunkin levyvalmistajan asennusohjeita.

Huom! Levyä ruuvatessa on huomioitava, että ruuvi ei saa sattua tukipalaan tai säätöruuviin.



5. Parkett: Anvisningar från tillverkare av den aktuella parketten har följts. Som mellanlägg har lumpapp använts mellan golvspånskiva och parkett.

Parquet: Instructions from the manufacturer for the parquet used have been followed.

Flooring paper has been used as an interlayer between the chipboard and parquet.

Parkettia tai muuta lattiapinnoitetta asennettaessa on noudatettava kunkin valmistajan asennusohjeita.

Parketin/laminaatin ja lattialevyn väliin ei saa laittaa pehmeää aluskatetta, vaan on käytettävä paperia.



6. Vid bygghöjd över 250 mm fogas golvspånskivan i rumshörnen för att stabilisera i sidled (se sid 11).

For construction heights above 250 mm, the chipboard sheets are attached at the room corners (see page 11).

Yli 250 mm korkeissa rakenteissa lastulevy kiinnitetään huoneen nurkkiin esim. silikonimassalla sivuttaisliikkeen stabilisoimiseksi (katsu sivu 11).

